

# 评估板（顶板）器件清单

设计 编制	于丰		审核 校对		
序号	名称	规格	封装	标号	数量
1	陶瓷电容	0.1uF/50V	0603	C1, C2, C3,C11,C12, C13, C14, C15, C16, C17, C30, C31, C32, C33	14
2	陶瓷电容	0.1uF/50V	0805	C6, C7, C9	3
3	陶瓷电容	22uF/25V	1210	C5, C8, C10	3
4	陶瓷电容	470pF/2KV	1206	C4	1
5	表贴电阻	10K	0603	R1	1
6	表贴电阻	1M	1206	R6	1
7	表贴阻排	10K*4	0603*4	RP2	1
8	表贴阻排	300R*4	0603*4	RP1	1
9	表贴LED	LED-G（0603）	0603P	BR, INIT	2
10	表贴LED	LED-Y（0603）	0603P	PBF	1
11	有源晶振	48MHz 3V3	OC2	OC	1
12	双排插座2.0mm	HEAD2*25*2.0	HEAD50-2,0	J1	1
13	DB弯插头(孔)	DB-9RA/F	DB-9RA/F	DB	1
14	芯片	ADM2486BRWZ	SO-16W	U1	1
15	芯片	LFXP2-8E-5TN144I	TQFP144N	U2	1
16	芯片	SRV05-4HTG	SOT23-6	U3	1